

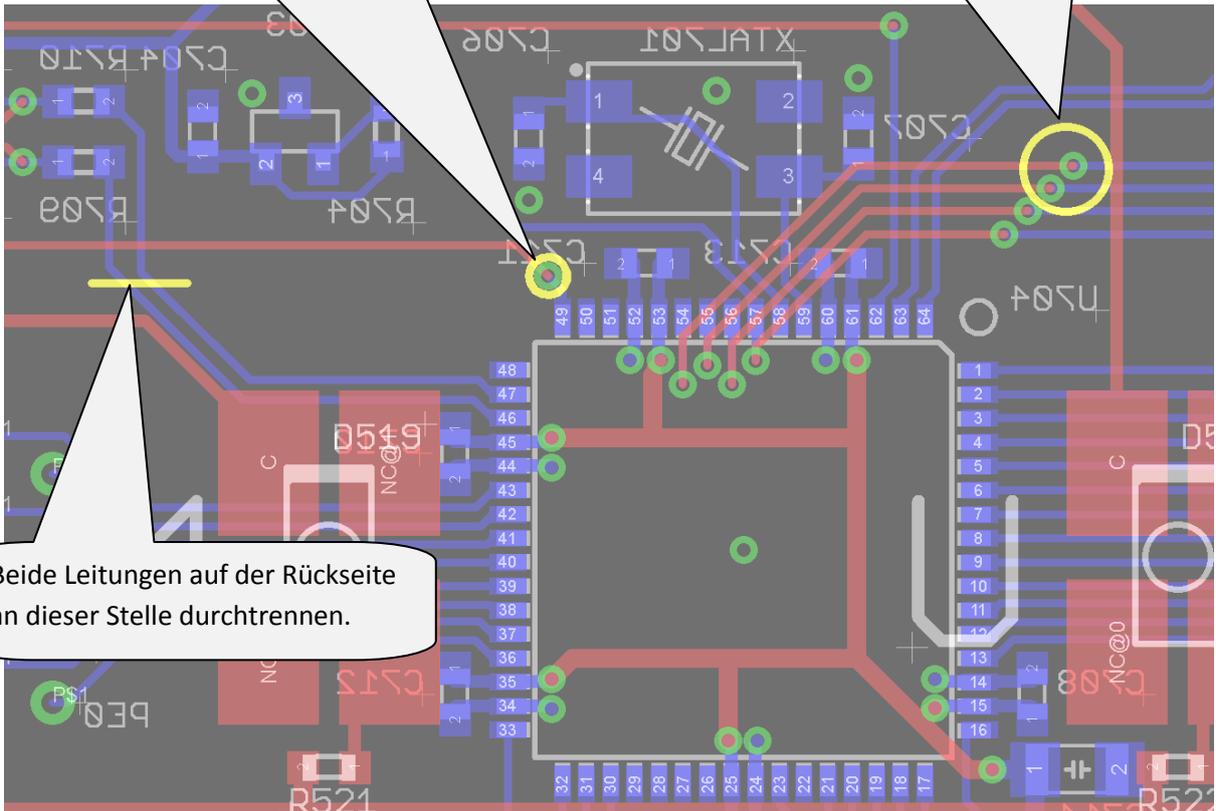
Korrektur des Layouts V1.04:

1) Trennen der falschen Verbindungen

Mit 1.5mm Bohrer vorsichtig den Restring des Vias auf der Rückseite (BOTTOM) entfernen, dabei die Durchkontaktierung möglichst intakt lassen.

Mit 1.5mm Bohrer vorsichtig den Restring der Vias auf der Bestückungsseite (TOP) entfernen, dabei die Durchkontaktierung möglichst intakt lassen.

Beide Leitungen auf der Rückseite an dieser Stelle durchtrennen.



2) Herstellen der richtigen Verbindungen

Alle neuen Verbindungen auf der Rückseite der Platine mit Fädeldraht ausführen (Ausnahme siehe unten).

